

Levytöiden Kon-15.135 tentti / 15.12.2006

Vastaa täydellisin lausein selvällä käsialalla. Kirjoita vastauspaperiisi milloin osallistuit pakolliseen demonstraatioon.

1. Levytöissä käytettävien materiaalien (ohutlevyt, karkeat levyt, profiilit) varastoiminen ja varaston sekä tuotannon välinen käsittely.
2. Vertaile ohutlevyjen laserleikkausta ja levytyökeskuksella nakertamista/meistämistä eri näkökulmista. Mitä hyötyä on yhdistelmäkoneesta ja milloin se on hyvä valinta?
3. Selosta yleisimmät levyntaivutusmenetelmät ja -koneet? Mitkä niistä voidaan automatisoida ja miten?
4. Putkien katkaisu- ja taivutusmenetelmät? *matteisi*
5. Selitä lyhyesti:
 - EN AW 6082 / AlSiMg1Mn
 - tyyny
 - plasmaleikkaus
 - index-tool
 - fosfatoi